

附件 1

龙华区 2024 年科技创新专项资金（2023 年第一批科技金融贴息、贴保 资助—暂缓资助项目）项目拟资助名单				
序号	企业名称	项目类别	项目名称	拟资助金额 （万元）
1	深圳市锐健电子有限公司	科技金融资助	贴息资助	16.04
2	深圳市杰之龙通信技术有限公司	科技金融资助	贴息资助	14.55
3	深圳市壹通道科技有限公司	科技金融资助	贴息资助	13.90
4	中科力函（深圳）低温技术有限公司	科技金融资助	贴息、贴保资助	9.68
5	深圳市旭龙光电有限公司	科技金融资助	贴息资助	5.80
6	深圳市金拓达科技有限公司	科技金融资助	贴息资助	4.08